# 32 位 RSIC 架构的微控制器 TS32F020 系列

## 应用注意事项

V1.2

## 修订历史记录

变更版本号	日期	变更类型	修改人	审核	摘要
V1.2	2020/1/13	М	LHT		修改 TK 说明,使其适用 SDK-V2.0 之后的版本

变更类型: A - 增加 M - 修订 D - 删除

## 版权声明

本资料是为了让用户根据用途选择合适的产品而提供的参考资料,不转让属于我公司或 者第三方所有的知识产权以及其他权利的许可。在使用本资料所记载的信息并对有关产品是 否适用做出最终判断前,请您务必将所有信息作为一个整体系统来评价。对于本资料所记载 的信息使用不当而引起的损害、责任问题或者其他损失,我公司将不承担责任。未经我公司 的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常产品的更新会在适当的时候发布,恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时,请预先向我公司确认最新信息,并请您通过各种方式关注我公司公布的信息。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情,请与我公司的技术服务部门联

2

系,我们会为您提供全方位的技术支持。

	=
	T
	1
_	

1.	问题	夏反馈及解决方法	.3
2.	注意		.4
2.2	1	ADC 硬件数据校准功能	. 4
2.2	2	PC6/PC7 使用注意事项	. 4
	2.2.1	1 PC6/PC7 作为通用 IO 的配置步骤	. 4
	2.2.2	2 重新找回 SWD	. 5
	2.2.3	3 注意事项	. 5
2.3	3	查看 NVR 配置区域数据的步骤	. 5
2.4	1	用户数据区的操作步骤及注意事项	. 7
	2.4.1	1 简要介绍	. 7
	2.4.2	2 操作步骤	. 7
	2.4.3	3 注意事项	. 8
2.5	5	UART 单 PIN 升级 IO 用作其它功能	. 8
2.6	5	数码管/LED 驱动注意事项	. 9
2.7	7	Тоисн-КЕҮ 使用注意事项	. 9
2.8	3	电源外挂电容注意事项	. 9
2.9	Ð	芯片连接 Ј-Lілк 注意事项	. 9
2.2	10	用户程序和 BOOT 的 J-LINK 烧写注意事项	. 9
	2.10	.1 用户程序烧写	. 9
	2.10	.2 BOOT 烧写	13
2.2	11	用户 мым 区域 EFLASH 保存注意事项	15
2.2	12	定时器精确定时的使用方式	16
2.2	13	ТК DЕМО 程序说明	17
2.2	14	TK 与 LED 程序配置说明	17
2.2	15	芯片配置定义	22
2.2	16	不使用 Boot 的方法:	22
2.2	17	关于 ADC 的精度问题	22
2.2	18	关于修改 APP_EFLASH.HEX 和 APP_EFLASH.BIN 的文件名	22
2.2	19	关于 PC6 被用作普通 IO 及其他功能时的注意事项	23

## 1. 问题反馈及解决方法

序号	问题反馈	解决方法
1	使用 28PIN 芯片时没有使能 PB remap,导	修改 SDK,初始化时默认打开 PB、PC remap,
	致 PB 口输出功能不对应	用户无需另外配置

微控制器 TS32F020 系列芯片应用注意事项

2	使用 28PIN 芯片 SDK 把 MCLR 功能使能, 导致不停复位,程序无法运行	修改批处理文件,用户只需要使用最新的批处 理文件,无需另外处理
3	PC6、PC7 外挂 LED 灯导致 SWD 连接和程 序烧写受影响	参考 2.2《PC6/PC7 的使用注意事项》
4	ADC 采样数值与理论计算值偏差较大	参考 2.1《ADC 硬件数据校准功能的说明》

#### 2. 注意事项

#### 2.1 ADC 硬件数据校准功能

硬件数据校准功能是为了让 ADC 实际采样值更接近理论值,关闭该功能后 ADC 采样值和理论值误差 在 10mv 以内,开启该功能后误差可控制在 5mv 以内。

#### 2.2 PC6/PC7 使用注意事项

#### 2.2.1 PC6/PC7 作为通用 IO 的配置步骤

1) 在用户程序中失能 SWD;

SYSCTRL\_REG\_OPT (

SYSCTRL->SYS\_CON1 &= ~LL\_SYSCTRL\_CON1\_SWD\_EN; //disable SWD

);

#### 2) 在用户配置文件中失能 SWD

文件路径: ···\ Project\KEIL-ARM\makecode.ini(将图中的 SYS\_SWD\_EN =1 改为 SYS\_SWD\_EN =0);

注意: SWD\_Remaping\_en 需要配置为 0。

[EFLASH\_NVR] CRC32\_EN=1 [EFLASH] CHIP\_ID=00000000 EXE\_ADDR=00000000 CODE\_COPIES=1 CODE\_LEN=7E00 CRC32\_EN=1 NVR0\_EW\_EN=1 NVR1\_EW\_EN=1 NVR1\_EW\_EN=1 NVR2\_EW\_EN=1 NVR2\_EW\_EN=1 NVR2\_EW\_EN=1 NVR2\_EW\_EN=1 UART\_BOOT\_EN=0 NVR\_CODE\_BAK\_SECTOR\_ADDR=3C UART\_BOOT\_PIN\_SEL=E SWD\_Remaping\_en=0 SYS\_SWD\_EN=1 MAIN\_CODE\_CRC32\_HWCHECK\_EN=1

3) 下载程序到芯片, SWD 功能被关闭

准备代码,检查代码并编译链接代码;使用 J-flash 工具下载生成的 app\_eflash.hex,按照上面的步骤操作,代码下载完成后 SWD 功能被关闭, IO 功能使用正常;

注意: PC6\PC7 的 IO 使用, 需要用户按照通用 IO 去配置 PC6\PC7;

4) PC6 默认电平

…\Project\KEIL-ARM\makecode.ini 中 SYS SWD IO PU EN=1 表示芯片 PC6 开机默认上拉。

#### 2.2.2 重新找回 SWD

- 1) 关闭开发板的电源(电源包括 J-Link);
- 2) 进入超级擦写模式找到 SWD
  - ① …\ Project\KEIL-ARM\makecode.ini 配置文件中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN=1

在断电的情况下将 PC6 接到 GND, PC7 和 PA3 接到 5V 电源上;

…\ Project\KEIL-ARM\makecode.ini 配置文件中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN=0

在断电的情况下将 PC6, PC7 和 PA3 接到 5V 电源上;

- ② 上电,取下所有的连线 (PC6\PC7 和 PA3),将 PC6\PC7 接到 J-Link 上寻找 SWD;
- 3) 找到 SWD 后使用 J-Link\_main\_erase.bat 文件擦除 main 区域,使失能 SWD 的配置恢复到默认 值;
- 4) 擦除成功后断电上电进入正常模式;

#### 2.2.3 注意事项

- 1) PC7 和 PC6 之间不能放置二极管;
- 2) 使用超级模式前必须先断电再接线,不然很容易烧毁芯片;
- 3) SWD\_Remaping\_en 需配置为 0

#### 2.3 查看 NVR 配置区域数据的步骤

- 1) 打开开发板的电源并连接好 J-Link,保证找到 SWD;
- 2) 从 windows 开始界面搜索 J-Link 工具;
- 3) 找到(J-Link\_v610i) 驱动对应的 commander 工具;
- 4) 打开 J-Link commander 工具, 输入命令 connect 点击回车键确认;



- 5) 当命令界面出现 Device>时,再次点击回车键;
- 6) 手动输入s(不区分大小写),点击两次回车键;



7) 输入命令 mem32[空格][add][num]。如: mem32 0x1ff0620 2 再点击回车键,则可以读取 add 地址两个字的数据,最后截图发至我司对接人员;

🔝 J-Link Commander	×
Please specify device / core. <default>: CORTEX-M0 Type '?' for selection dialog</default>	^
Device>	
Please specify target interface:	1
J) JTAG (Default)	
S> SWD	
TIF>s	
Specify target interface speed [kHz]. <default>: 4000 kHz</default>	
Speed>	
Device "CORTEX-MO" selected.	
FOUND SWU-DF WITH ID UXUBBLI477	
Reind Contox-M0 x0x0 Little ordion	
PPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots	
CorreSight commonents:	
ROMTЬ1 0 @ ЕФОРЕРООО	
ROMT51 0 [0]: FFF0F000. CID: B105E00D. PID: 000BB008 SCS	
ROMT51 0 [1]: FFF02000, CID: B105E00D, PID: 000BB00A DWT	
ROMT51 0 [2]: FFF03000, CID: B105E00D, PID: 000BB00B FPB	
Cortex-M0 identified.	
J-Link>mem32 0x1ff00620 2	
1FF00620 = 00F00026 3FFF00F8	
J-Link>	~

2.4 用户数据区的操作步骤及注意事项

#### 2.4.1 简要介绍

- 1) 先了解文件 makecode.ini; 该文件在 SDK 的位置为: ...\Project\KEIL-ARM, 这是芯片后 64Byte 的配置文件;
- 2) 配置用户数据区大小(用记事本打开 makecode.ini 文件);图中的 USERDATA\_AREA\_CNT=3 代表我们用户数据区域大小,即用作写数据的地方;



 用户手册中描述: USERDATA\_AREA\_CNT=3 代表用户数据区有 4Kbyte-64byte(用户配置区), 实际上芯片可用的数据区只有 4Kbyte-512byte (一个 sector),因为擦除时不能擦除最后一个 sector;

5.2.5.3	用户配置2(0x7FC8)			
Width	Name	Reset	Property	Description
31:12	reserved	20' hFFFFF	RO	保留
11:8	Read Region Size	4' hF	RO	DATA RAM 区域的大小
	14 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			EFLASH 为 32Kbyte 时:
		1.1.1		3' d0: 1 Kbyte
				3' d1: 2 Kbyte
and a	a start in			3' d2: 3 Kbyte
				3' d3: 4 Kbyte
1	And the second			3' d4: 5 Kbyte
	the state of the s			3' d5: 6 Kbyte
			1	3' d6: 7 Kbyte
				3' d7: 8 Kbyte
				Others: 无效

4) 用户数据区分配

需先看芯片代码大小,然后再去合理的分配芯片的数据区域;

#### 2.4.2 操作步骤

- 1) 按照事先分配的大小改写配置文件 makecode.ini 中的 USERDATA\_AREA\_CNT 的值;
- 2) 在程序中按地址去读写;
- 3) 使用 keil 编译后,使用 J-flash 工具去下载编译生成的 app\_eflash.hex 文件;

#### 2.4.3 注意事项

使用 J-flash 工具下载我们的 hex 文件(即改写过用户配置区的 app\_eflash.hex)后,整个芯片受保 护不允许读写,但是芯片的用户数据区可允许读取,这不仅做到了保护代码安全,又实现了故障信息的读 取。

#### 2.5 UART 单 PIN 升级 IO 用作其它功能

- 1) 从用户手册上查找同时支持 uart0\_rx 和模拟输入的 pin 脚(务必要输入 pin),此 pin 脚可用于 uart 单 pin 升级复用模拟输入功能。
- 2) 用于 uart 单 pin 升级时,电路设计需要能把此 pin 脚独立接在升级串口上,不能有外部干扰,pin 脚上不能加滤波电容和限流电阻(可考虑预留滤波电容和限流电阻的位置,焊接 0 欧电阻,但不焊接电容)。升级用到电脑 usb 转串口单 pin 小板(单 pin 小板的单 pin 电平要和被升级设备单 pin 上的工作电平一致。usb 转串口单 pin 小板和主板共地,被烧写设备主板上芯片供电电压和 usb 转串口单 pin 小板的 vcc 一致),单 pin 小板的升级单 pin 脚接在被升级 pin 脚上,pc 端用升级工具进行升级。升级时会把 main 区域全部擦掉重新升级成最新代码。Sdk 编译工具链会在…\Project\KEIL-ARM 目录下生成一个 app\_eflash.bin 的文件为升级工具使用。
- 用 uart 单 pin 升级功能前需要先烧写 boot 程序和用户应用程序。Sdk 开发包里...\ Project\KEIL-ARM 目录下会有一个 makecode.ini 文件需要先配置: UART\_BOOT\_EN=1 和 UART\_BOOT\_PIN\_SEL=0xD (此处 0xD 代表 PC1,是 16 进制的数,代表是哪个引脚支持 uart port mapping。用户手册中 用户配置 目录中有 uart mapping 引脚的说明)



	8' d16: PA1
	8' d17: PA2
	8' d18: PA3
	8' d19: PA4
	8' d20: PA5
	8' d21: PA6
	8' d22: PA7
	8' d23: PA8
	8' d24: PA9
	8' d25: PA10
	Others: Disable

- 4) 软件设计上根据实际情况可考虑三种做法:
- ① 上电开机时等待 1s 左右的时间,再初始化 uart 单 pin 升级脚为模拟输入,在这个开机这个时间 里,芯片可以检测到升级序列,达到 uart 单 pin 升级的目的。
- ② 上电到开机很快把 uart 单 pin 升级脚初始化为模拟输入,那么需要在程序中检测时就配成模拟输入功能,检测完成后立即配成输入功能,配成 uart 功能的时长最好大于 1s,以便芯片检测升级序列。
- ③ 开机后程序检测特殊按键组合,检测到改组合就把单 pin 升级线功能配成输入功能,并做 5 秒左 右的超时退出,在这段时间内可以对被烧写设备进行升级。

- 5) sdk 有一个 PC1 做 uart 单 pin 升级和 adc 采样的 demo(48pin 封装芯片的方案应用板),由于 PC1 正好可以配成 uart 输入,所以 demo 里可以按 uart 功能配置。支持单 pin 升级的 pin 脚直接 配成输入即可实现单 pin 升级。
- 6) 升级过程中不能断电。

#### 2.6 数码管/LED 驱动注意事项

- 1) 使用硬件驱动 LED 时,只能选择 PB 作为 COM 口, PA 作为 SEG 口。
- 2) 使用软件驱动 LED 时,只能选择 PB 或者 PC6、PC7 作为 COM 口。

#### 2.7 Touch-KEY 使用注意事项

- 1) 优先使用 PA 口做触摸按键,其次用 PB, PC 不能作为触摸按键。
- 2) TK 如果不需要和 SEG 口复用 IO, 需要把该 GPIO 配置成输出模式,并输出 0。
- 3) 如果 TK 和 SEG 口复用 IO, 而 SEG 口用软件驱动,需要注意在驱动完 SEG 口后把 SEG 口驱 动输出 0。
- 4) Touch-KEY 采用电荷转移方式时,需要在 PB4(48Pin 的在 PB8 引脚)外挂陶瓷电容,必须使用 10%高精度的 NPO 或 X7R 材质的电容,容值为 1nF~10nF 之间,根据不同方案进行调节。

#### 2.8 电源外挂电容注意事项

电源 VCC 至少需要挂 1 个≥0.1uf 的电容,最好是挂 2 个电容(1 个≥2.2uf,另外 1 个≥0.1uf)。

#### 2.9 芯片连接 J-Link 注意事项

当 J-Link 连接芯片寻找 SWD 时,需要做到同电源同地,即芯片的电源要和 J-Link 的参考电源一致且要同地。

#### 2.10 用户程序和 BOOT 的 J-LINK 烧写注意事项

- 1) 需先烧写用户程序,再烧写 boot 程序
- 2) 若不使用单 pin 升级,使用 J-Link 烧写,需要先擦除 main,再进行烧写
- 3) 安装烧写工具链:
  - ① 用文本编辑工具打开 TS32Fx\_J-Link\_eflash\_support\_v3\J-LINK\_Support 下 setup.bat 文件。

注意: set keil\_path=C:\Keil\_v5\ARM\Flash 和 set J-Link\_path=C:\Program Files (x86)\SEGGER\J-Link\_V610i 的路径,需要和实际安装的工具软件路径保持一致。

- ② 运行 setup.bat,进行烧写工具链的安装。
- 4) 若程序有改动,编译完成后,用 J-Link 烧写程序时需要先关闭已打开的需烧写的文件,然后再重新打开(J-Link 已打开的烧写文件若是有改动则不会更新)。

#### 2.10.1 用户程序烧写

1) 打开...\ Project\KEIL-ARM \makecode.ini 编辑内容

修改:

- ① UART\_BOOT\_EN=1
- ② UART\_BOOT\_PIN\_SEL=17(16进制的数,代表是哪个引脚支持 uart port mapping。用户手册

中一一用户配置目录里有 uart mapping 引脚的说明,此处对应 PA8。切记不能有电容,因容易 滤掉信号),用做单 pin 升级。

- 2) 编译程序
- ① 打开 J-Flash,选择 file-> New project (若已配置并保存了 project,可直接选择 Open project);

File Edit	View	Target	Options	Window	Help
File Edit	View	Target	Options	Window	Help Create New Project X Target Device CotexM0 Little endan • Target Interface Speed (kHz) SWD • 1000 •

② 点击 Target Device 的选择按钮, 输入 TOPSYS 后, 选择 TS32Fx\_EFLASH\_PROG, 点击 OK 按钮;

Edit View Ta	arget Options Window	Help		
ect device				>
anufacturer   TOPS1	rs 💌			
fanufacturer	Device	Core	Flash size	RAM size
OPSYS	TS32Fx_EFLASH	Cortex-M0	32 KB	2 KB
OPSYS OPSYS	TS32Fx_EFLASH_PROG TS32Fv_NVB	Cortex-M0	32 KB 1536 Butes	2 KB
UF313	TOOZEX_NVE	Collex-Mo	1000 Dytes	2 ND
			ОК	Cancel

③ 点击 OK 按钮;

File	Edit	View	Target	Options	Window	Help
				,		Create New Project × Target Device TOPSYS TS32Fx_EFLASH_PROG Little endian Target Interface Speed (kHz)

④ 出现是否需要保存改变的提示,请选择【否】;

Name	Value	
Host connection	USB [Device 0]	
Target interface	SWD	
Init SWD speed	4000 kHz	
SWD speed	4000 kHz	
мси	TOPSYS TS32Fx_EFLASH_PROG	
Core	Cortex-M0	
Endian	Little	
Check core ID	No	
Use target RAM	2 KB @ 0x20000000	
Flash memory	Internal bank 0	
Base address	0x0	
Flash size	32 KB	

⑤ 选择 Options->Project settings->Production 界面中把 Actions performed by"Auto"栏目中 Erase 类型选择为 Chip, 点击确定按钮。

#### 微控制器 TS32F020 系列芯片应用注意事项

	Name	Value	
General Target Interface MCU Flash Production	Host connection	USB [Device 0]	
Operation     Deretion     Enable target power	Target interface	SWD	
	Init SWD speed	4000 kHz	
Auto operates on Attected sectors  Uelay before start 20 ms	SWD speed	4000 kHz	
Disconnect after each operation	MCLL	TOPSYS TS32Ex FELASH PBOG	
✓ Perform blank check before program	Core	Cortex-M0	
Skip blank areas on read	Endian	Little	
	Lise target BAM	No 2 KB @ 0v20000000	
Program serial number Enable VTref monitor	o do talgot nem	210 @ 042000000	
	Flash memory	Internal bank 0	
Address UUUUUUUU Len 4 Virer min. 1000 mv	Base address Flash size	32 KB	
Next SN 1 Increment 1 VTref.max. 5500 mV	r igan al26	52 NB	
Actions performed by "Auto"			
Erase Chip Erase 15000 ms			
Program Program 10000 ms	1		
Verify via CRC ▼ Verify 10000 ms			
Secure chip			
确定 取消 应用(A)			

Name	Value	
Host connection	USB [Device 0]	
Target interface	SWD	
Init SWD speed	4000 kHz	
SWD speed	4000 kHz	
мси	TOPSYS TS32Fx_EFLASH_PROG	
Core	Cortex-M0	
Endian	Little	
Check core ID	No	
Use target RAM	2 KB @ 0x20000000	
Flash memory	Internal bank 0	
Base address	0x0	
Flash size	32 KB	

⑥ 选择 File->Open data file,从打开的界面中找到...\Project\KEIL-ARM \app\_eflash.hex 后,点击 打开按钮(烧写文件每次有更新,装载好的烧写文件不会自动更新,需要关闭再重新打开此文件);

e Edi	t V	iev	v T	arge	et (	Optio	ons	Win	dow	He	elp											
Address:	0x0	)			_	x <u>1</u>	x2	<u>×4</u>														
ldress		9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	С	D	E	F	ASCII				
0000	0	0	03	00	20	01	07	00	00	89	06	00	00	81	06	00	00					
0010	0	Ø	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00					
0020	0	0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	21	07	00	00	<b>t</b>				
0030	0	Ø	00	00	00	00	00	00	00	FD	06	00	00	49	07	00	00	I				
0040	8	7	06	00	00	DD	08	00	00	BD	08	00	00	FD	08	00	00					
0050	1	5	09	00	00	35	09	00	00	37	09	00	00	39	09	00	00					
0060	3	в	09	00	00	00	00	00	00	1D	07	00	00	<b>1</b> F	07	00	00	;				
0070	6	F	06	00	00	71	06	00	00	73	06	00	00	4D	09	00	00	oqsM			10.00	Ţ
0800	B	9	07	00	00	BD	07	00	00	B5	08	00	00	B7	08	00	00				8	J
0090	B	9	08	00	00	BB	08	00	00	6 B	06	00	00	69	06	00	00	ki				
00A0	6	1	06	00	00	6D	06	00	00	67	06	00	00	65	06	00	00	amge				
00B0	6	3	06	00	00	3D	09	00	00	85	06	00	00	03	48	85	46	c=H.F				
0000	Ø	Ø	FØ	28	FA	00	48	00	47	65	19	00	00	00	03	00	20	(H.Ge				
00D0	4	0	1E	FD	D2	70	47	30	B5	ØB	46	01	46	00	20	20	22	0pG0F.F. "				
00E0	Ø	1	24	09	EØ	ØD	46	D5	40	9D	42	05	D3	1D	46	95	40	.\$F.C.BF.C				
00F0	4	9	1B	25	46	95	40	40	19	15	46	52	1 E	00	2D	F1	DC	I.×F.00FR				
0100	3	Ø	BD	D2	B2	01	EØ	02	70	40	10	49	1 E	FB	D2	70	47	0p@.IpG				
0110	0	0	22	F6	E7	10	B5	13	46	ØA	46	04	46	19	46	FF	F7	."F.F.F.F.				
NC 16	10	a	88	20	лс	10	DN	DU	DC	10	DA	RC.	лс	00	20	07	DIA	0 0	_			
											Flas	sh me	mory	1	ntern	al bar	ik O					
											Bas	e ado	dress		0x0							
											Fias	sri sizi	5		52 KB							

⑦ 选择 Target->Auto 进行烧写程序,成功后会有 success 的提示。

#### 2.10.2 BOOT 烧写

① 打开 J-Flash, 选择 file-> New project(若己配置并保存了 project, 也可直接选择 Open project);

Create New Project			Help	Window	Options	Target	View	Edit	File
Create New Project									
Create New Project									
Create New Project X Target Device Cottex:M0 Little endian • Tanget Interface Sneed (Hit)									
Create New Project × Target Device Cortex-M0 Little endian - Tanget loterface - Sneed (kHz)									
Create New Project × Tagel Device Cortex:M0 Little endian  Tagel Identiface Tagel Identiface Tagel Identiface									
Create New Project X									
Cottex:M0		×	Create New Project						
Cotex-M0			Target Device						
			Cortex-M0						
Target Interface Speed (kHz)									
SWD		Speed (kHz) 4000	SWD -						
		01							

② 点击 Target Device 的选择按钮, 输入 TOPSYS, 然后选择 TS32Fx\_NVR, 再点击 OK 按钮;

Manufacturer TOF	rsys 💌		
Manufacturer	Device	Core	Flash size RAM size
TOPSYS	TS32Fx_EFLASH	Cortex-M0	32 KB 2 KB
TOPSYS	TS32Fx_EFLASH_PRUG	Cortex-MU Cortex M0	32 KB 2 KB
101313	10021 A_14011	Collexino	1550 Dytes 2100

### ③ 点击 OK 按钮;

<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>T</u> arget	<u>O</u> ptions	<u>W</u> indow	Help
Eile	Edit	View	<u>[arget</u>	Qptions	₩îndow	Elep       Create New Project       Target Device       TOPSY'S TS32Fx_NVR       Little endian *       Little endian *       Sw/D *       4000 *       DK

④ 出现是否需要保存改变的提示,可以选择【否】然后显示如下:

Host connection USB [Device 0] Target interface SWD speed 4000 Htz SWD Speed 4000 Htz MCU T0PSYS TS32Fx_NVR Core Cotex-M0 Endan Endan Endan Endan Enda Endan Enda Enda	Host connection USB [Device 0] Target interface Int SWD speed WDU H12 WCU TOPSYS TS32Fx_NVR Core Cotex-M0 Endan Little Dheck core ID No Use target RAM 2 KB @ 0x2000000 Flash memory Base address 1538 Bytes 1538 Bytes	st connection USB [Device 0]  rget interface SWD speed 4000 HH2 U TOPSYS TS32Fx_NVR re Cotex:M0 Latte No 2 KB @ 0x2000000 sh memoy Internal bank 0 DoIFF00000 ssh size 1536 Bytes	Name	Value		
Target interface       SWD         Int SVD speed       4000 HJz         MCU       T0PSYS TS32Fx_NVR         Core       Cotex-M0         Endan       Little         Phock core ID       No         Use target RAM       2 KB @ 0x2000000         Flash memory       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes	Tage interface       SWD         Int SWD speed       4000 kHz         MCU       T0PSYS TS32Fx_NVR         Core       Cortex-M0         Endan       Little         Deck core ID       No         Use target RAM       2KB @ 0x000000         Flash memory       Internal bank 0         Base address       0x1FP0000         Flash size       1536 Bytes	Interface SWD ISWD speed 4000 kHz U TDPSYS TS32Fx_NVR TO DSYS TS32Fx_NVR Te CortexM0 dian Little teck core ID No te target RAM 2 KB @ 0x2000000 ssh memoy Internal bank 0 0.01FF00000 ssh size 1536 Bytes 	Host connection	USB [Device 0]		
Ini SWD speed 4000 HH2 4000 HH	Ini SWD speed 4000 HH2 4000 HH	ISWD speed       4000 kHz         VD speed       4000 kHz         SU       TOPSYS TS32Fx_NVR         re       CotexM0         iden       Litle         eek core ID       No         se address       0x1FF00000         ssh menoy       Internal bank 0         ise address       0x1FF00000         sh size       1536 Bytes	Target interface	SWD		
SWD speed         4000 kHz           MCU         TOPSYS TS32Fx_NVR           Core         CortexM0           Endan         Little           Check core ID         No           Use target RAM         ZKB @ 0x200000           Flash menoy         Internal bank 0           Base address         0x1FF00000           Flash size         1536 Bytes	SW0 speed         4000 kHz           MCU         TOPSYS TS32Fx_NVR           Core         Cotex+M0           Endan         Lttle           Check core ID         No           Use target RAM         ZKB @ thx2000000           Flash memory         Internal bank 0           Base address         Dx1FF00000           Flash memory         Internal bank 0           Base address         0x1FF00000           Flash memory         Internal bank 0           Base address         0x1FF00000           Flash memory         Internal bank 0           Base address         0x1FF00000           Flash size         1536 Bytes	VD speed 4000 kHz LU TOPSYS TS32Fx_NVR re Cotex+M0 Litle L Litle L LSR @ 0x2000000 ssh memory Internal bark 0 0x1FF00000 ssh size 1536 Bytes	Init SWD speed	4000 kHz		
MCU TOPSYSTS32Fx_NVR Core CorexM0 Endian Little Dheck core ID No Use target RAM 2 KB @ 0x0000000 Flash memory Base address DATFF00000 Flash size 1536 Bytes	MCU         TOPSYS TS32Fx_NVR           Core         Corex-M0           Endan         Little           Pheck core ID         No           Use taget RAM         2 KB @ 0x2000000           Flash menoy         Internal bank 0           Base address         0x1FF00000           Flash size         1536 Bytes	CU       TOPSYS TS32Fx_NVR         re       Cortex-M0         ddan       Little         eek core ID       No         is target RAM       2 KB @ 0x2000000         ssh memory       Internal bank 0         0.1FF00000       000000         ssh size       1536 Bytes         1536 Bytes       1536 Bytes	SWD speed	4000 kHz		
Core       Corex-M0         Endam       Little         Deck core ID       No         Use target RAM       2.K8 @0.02000000         Flash memory       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes         Internal bank 0       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes         Internal bank 0       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes         Internal bank 0       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes         Internal bank 0       Internal bank 0         Base address       Internal bank 0         Internal bank 0       Internal bank 0	Core       Corex-M0         Endan       Little         Deck core ID       No         Use target RAM       2 KB @ 0x000000         Flash memory       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes	re         Cortex-M0           dian         Little           eek core ID         No           as target RAM         2 KB (e) 0x2000000           ssh memory         Internal bank ()           ssh see address         0 0x1FF00000           ssh size         1536 Bytes           -         -	мси	TOPSYS TS32Fx NVR		
Endan Litle Dheck core ID No Use target RAM 2 KB @ 0x20000000 Flash memory Base address 0x1FF00000 Flash size 1538 Bytes I 538	Endan Litle Dheck core ID No Use target RAM 2 KB @ 0x20000000 Flash memory Base address 0x1FF00000 Flash size 1536 Bytes I	Internal bank 0 Internal bank	Core	Cortex-M0		
Check core ID No 2KB @ 0x20000000 Flash memory Internal bank 0 Base address 0 SISSE Bytes Flash size 1538 Bytes	Check core ID Use target RAM Plash memory Base address Flash size Flash size Internal bank 0 DATFF00000 Flash size IS36 Bytes IS36 Bytes IS36 IS36 IS36 I	iek core ID No ie target RAM 2 KB @ 0x20000000 ssh memory Internal bank 0 0x1FF00000 ssh size 1536 Bytes	Endian	Little		
Use target RAM 2 KB @ 0x20000000 Flash memory Base address Flash size Hath	Use target RAM 2 KB @ 0x20000000 Flash memory Base address Plash size 1536 Bytes 1536 B	te target RAM 2 KB @ 0x2000000 ash memory se address bx1FF00000 1536 Bytes 1536 Byte	Check core ID	No		
Flash memory Internal bank 0 Base address 0x1FF00000 Flash size 1536 Bytes	Flash memory       Internal bank 0         Base address       0x1FF00000         Flash size       1536 Bytes         Internal bank 0       Internal bank 0         Internal ba	sh memory Internal bank 0 0x1FF00000 1536 Bytes 1536 Bytes 153	Use target RAM	2 KB @ 0x20000000		
Base address 0xIFF00000 Flash size 1536 Bytes	Base address 0x/FF00000 Flash size 1536 Bytes	ise address 0x1FF00000 sh size 1536 Bytes	Flash memory	Internal bank 0		
Flach size 1536 Bytes	Flash size 1536 Bytes	sch size 1536 Bytes	Base address	0x1EE00000		
			Flash size	1536 Butes		

⑤ 选择 File->Open data file,从打开的界面中找到需要下载的 boot 文件(HEX 文件)后,点击打 开按钮(烧写文件每次有更新,装载好的烧写文件不会自动更新,需关闭再重新打开此文件);

Name	Value	Addressed		0000	n		v1	v2	v4											
Host connection	USB [Device 0]	Agaiess. J	UNIT I		-		141		~=											
		Address	Ø	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	С	D	E	F	ASCII	
Target interface	SWD	1FF00000	30	08	00	20	99	00	FØ	1F	A1	00	FØ	1F	81	00	FØ	1F		
Init SWD speed	4000 kHz	1 FF0001 0	12	ØØ	aa	ØЙ	<b>Ø</b> 3	48	85	46	ØØ	FØ	20	F8	ØØ	48	ØØ	47	HF HG	
SWD speed	4000 kHz	1 2200010	ED	84	FO	1 12	00		00	20	00	<b>P</b> 2	00	00	60	47	00	47	1	
мен	TODOVC TOODE., NUC	17700020	50	ET.	гu	11	66	80	99	20	00	ro	00	00	80	47	66	47	1	
MCO Fore	Fortes-MII	1FF00030	80	F3	68	88	68	47	99	47	63	46	ØВ	43	ЯB	65	03	DØ	G.G.F.C	
Endian	Little	1FF00040	09	EØ	08	C9	12	1F	08	CØ	04	2A	FA	D2	03	EØ	ØB	78	×	
Check core ID	No	1FF00050	03	70	40	10	49	10	52	1E	F9	D2	70	47	06	4C	01	25	.pC.I.RpG.L.%	
Use target RAM	2 KB @ 0x20000000	1FF00060	06	<b>4</b> E	05	ΕØ	E3	68	07	CC	2B	43	ØC	3C	98	47	10	34	.Nh+C.<.G.4	
		1 FF00070	B4	42	F7	D3	FF	F7	D2	FF	80	Ø5	FØ	1 F	AC	Ø5	FØ	1 F	-B	
Flash memory	Internal bank 0	1 2200000	DE	59	60	DE	10	20	64	TO	4.4	46	00	0.2	40	1 0	00	04		
Base address	0x1FF00000	17700000	FE	Er	00	60	11	22	04	EU	11	10	00	74	47	11	00	71		
Flash size	1536 Bytes	15500030	FC	D1	40	1E	F8	D2	68	BD	FF	F7	BC	FF	FE	Εγ	ИN	90		
		1FF000A0	10	B2	03	48	41	68	00	68	FF	F7	BE	FF	10	BD	00	00	HAh.h	
		1FF000B0	00	00	FØ	1F	02	EØ	08	C8	12	1F	08	C1	00	2A	FA	D1	*	
		1FF000C0	70	47	70	47	00	20	01	ΕØ	01	C1	12	1F	00	2A	FB	D1	pGpG*	
		1 FEAAADA	20	47	ЮЙ	ро	Ø9	4B	99	42	Ø5	D3	5B	42	<b>C</b> 9	18	08	4B	nGK.B[BK	
		1 FEGGGEG	10	40	110	1 D	<u>ca</u>	19	01	60	c2	60	41	60	ØE.	40	11	42	0 o côb I C	
		111000E0	1.	10	10	10	40	10	51	0.5	02	05	11	40	60		11	-13		
		15500050	41	60	81	68	49	05	FG	D2	99	ЬE	70	47	99	00	FØ	1F	н .міпрб	
		1FF00100	FC	FF	FF	1F	00	04	00	04	00	B5	02	46	00	21	00	FØ	F	
		1FF00110	09	F8	01	20	CØ	07	10	62	90	68	80	07	FC	D5	10	20	b.h	
		1FF00120	50	60	00	BD	00	29	01	DØ	00	21	00	ΕØ	01	49	41	65	P`)!IAe	
		1 FF00130	20	47	ЮЙ	ØЙ	30	Ø2	17	20	10	B5	ØС	46	Ø2	46	ØЙ	21	nGØF.F.!	
		1 2200140	DD	77	TO.	77	04	49	04	40	40	67	20	1.9	10	61	02	61	H 00	
		1 2200140	00	10	10	1.1	DO 1	-10	40	שב	TO TO	Dr.	20	10	10	DL DL	23	40	10 "	
		11100150	20	60	40	90	rG	<b>D2</b>	10	вD 	rG	rF	rF	TL	10	B2	10Z	-18	.ne	
		1FF00160	00	FØ	32	F8	00	20	10	BD	00	40	00	40	ØE	48	ØD	49	20.0.H.I	
/		1FF00170	01	60	01	6B	7F	22	D2	03	91	43	59	22	D2	03	89	18	.`.ko"CY"	-1

⑥ 选择 Target->Auto 进行烧写程序,成功后会有 success 的提示。

#### 2.11 用户 main 区域 EFLASH 保存注意事项

若用户使用了 makecode.ini 生成的 hex 文件,而且程序是有 crc 校验,那么用户使用 eflash 保存参数导致重新开机时,芯片检测到 crc 校验不对则不能开机。

故在保存参数时,需把保存参数的 eflash 地址挪到不统计 crc 校验的位置。

举例如下:

- ① 打开\ Project\KEIL-ARM \makecode.ini i 修改为 CODE\_LEN=7C00。
- ② 打开\ Project\KEIL-ARM \project.sct 修改为 ER\_FLASH 0x0000000 0x00007BFC

其中 0x7BFC~0x7BFF 就是保存代码 crc f	勺。
显示如下:	
LR_FLASH 0x0000000 0x00008000 {	;第一个加载域,名字是 LR_FLASH,起始地址
0x00000000 大小 0x00008000	
ER_FLASH 0x0000000 0x00007BFC	; ( ; 第一个运行时域, 名字是 ER_IROM1 起始地址
0x00000000 大小 0x00008000	
*.o (RESET, +First)	;IAP 第一阶段在 FLASH 中运行
*(InRoot\$\$Sections)	; All library sections that must be in a root region
.ANY (+RO)	;.ANY 与*功能相似,用.ANY 可以把已经被指定的具

有 RW,ZI 属性的数据排除

}

- ③ 保存数据的 sector index: u8 eflash\_data\_sec\_index = LL\_EF\_MAIN\_SECTOR\_NUM 2; //这 里 eflash\_data\_sec\_index = 62,每个 sector 是 512 字节,起始地址正好是:62\*512 = 0x7C00。
   0x7C00 起始的 512 字节(一个 sector)用来保存参数,用户自行做参数的 crc 保存在此空间。
- ④ 0x7E00 以后的 512 字节(一个 sector)内容用户请不要使用,因 chip 做了其它的配置信息。
- ⑤ 保存信息到 eflash 要注意:芯片是 4 字节读写,所以用来读写的 ram 地址要 4 字节对齐。保存 参数之前需要读取此参数值,若是和保存的一样就不要再次保存。

请不要频繁保存参数,可以把保存参数的空间分成若干段,每一段都保存完成,然后需要保存就再次 执行擦除操作,继续保存,避免频繁擦除芯片对应的 sector。

对同一个地址重复写数据需要执行擦除操作然后再写数据。

#### 2.12 定时器精确定时的使用方式

该精准定时的功能是通过芯片内部的 trim 时钟值进行反向计算所实现,通过 ll\_timer\_ms\_cal 计算反向值,主要修改定时器初始化函数即可:

下面介绍一个使用 timer0, 定时 100ms 的例子。

(1) 初始化定时器

138	TYPE LL TIMER INIT p init:
139	TYPE LL TIMER CNT CFG ent efg;
140	
141	<pre>memset(&amp;p_init, 0x00, sizeof(p_init));</pre>
142	memset(&cnt_cfg,0x00, sizeof(cnt_cfg));
143	100ms
144	p_init.prescaler = LL_TIMER_PSC_128;
145	p_init.timer_src_sel = LL_TIMER_SRC_SYS_RISING.
146	<pre>11_timer_init(TIMER0, &amp;p_init);</pre>
147	
148	cnt_cfg.count_initial = []
149	cnt_cfg.count_period = 11_timer_ms_cal(TIMERU, LL_TIMER_SKC_SYS_RISING, LL_TIMER_PSC_128, 100)://100ms timer
150	printf("value = %d", cnt_crg.count_period);
151	cnt_cfg.count_ie = ENABLE:
152	<pre>II_timer_cnt_mode_config(TIMER_INDEX, &amp;cnt_cfg);</pre>
153	

通过以上初始化后,启动定时器 II\_timer\_start(TIMER0, LL\_TIMER\_MODE\_SEL\_COUNTER);,定时器 将 100ms 进入一次定时器计数中断,下面介绍 II\_timer\_ms\_cal 函数的使用(调用该函数前提是已选择内部 52MHz 做系统时钟):

u32 II\_timer\_ms\_cal(TIMER\_TypeDef \*p\_timer,TYPE\_ENUM\_LL\_TIMER\_SRC\_SEL src\_sel,

#### TYPE\_ENUM\_LL\_TIMER\_PSC psc, u16 delay\_ms\_data)

- (1) 第一个参数为定时器索引: TIMER0-4
- (2) 第二个参数,为时钟源选择,现在只支持 LL\_TIMER\_SRC\_SYS\_RISING
- (3) 第三个参数,为系统分频(可根据定时的时间选择对应分频)
- (4) 第四个参数,为毫秒级定时数,单位为 ms,比如 10 就是 10ms

对于 timer0-timer3 这四个定时器, 毫秒定时数 与 分频 的选择对照如下:

毫秒定时数	分频
1ms	psc=LL_TIMER_PSC_4
2-10ms	psc=LL_TIMER_PSC_16
11-30ms	psc=LL_TIMER_PSC_32
30-70ms	psc=LL_TIMER_PSC_64
71-100ms	psc=LL_TIMER_PSC_128

对于 timer4 这个定时器, 毫秒定时数 与 分频 的选择对照如下:

毫秒定时数	分频
1ms-1000ms	psc=LL_TIMER_PSC_4

#### 2.13 TK Demo 程序说明

SDK 中有电荷转移方式的两个 Demo,第一个 Demo 是 TK 和 LED 都使用芯片内部硬件驱动的,第 二个是只用到 TK 内部硬件驱动的,目录地址如下。

- ① …\...\TK\TK&LED HW AUTO SCAN 中是 TK 和 LED 都使用芯片内部硬件驱动的 Demo 程序。
- ② …\...\TK\TK\_ONLY 中的是只使用 TK 芯片内部硬件驱动的 Demo 程序(LED 不使用内部硬件驱动)。

注意:当使用 TK 和 LED 都用芯片内部硬件驱动是需要将...\Hal\ ts32fx\_tk\_cfg.h 文件中的 TK\_LED\_BOTH\_HW\_AUTO\_SCAN 宏定义置为 1,当只用 TK 芯片内部硬件驱动而 LED 不使用内部硬件 驱动时,需要将 TK\_LED\_BOTH\_HW\_AUTO\_SCAN 宏定义置为 0

#### 2.14 TK 与 LED 程序配置说明

TK 和 LED 是否同时使用芯片硬件驱动,初始化采用不同的方式,现在先分析 TK 和 LED 都使用内部 芯片硬件驱动的 Demo,再分析 TK\_ONLY 这个只使用 TK 为硬件驱动的 Demo。

一、先看 TK&LED\_HW\_AUTO\_SCAN 这个 Demo 中的 TK 和 LED 的初始化如下:

/**
* @brief TK initialization function
* @param None
* @retval None
*/
void tk_init(void)
{
led_ctl_init();
tk_no_reuse_pins_init(); <
hal_tk_ctl_init();
buz_pwm_init();
}
1

(1) led\_ctl\_init():进行 led 数码管 COM 与 SEG 口定义初始化及工作方式等配置。

(2) tk\_no\_reuse\_pins\_init():针对用作 TK 且不用作 LED SEG 口的 IO 做初始化,这些 IO 需要配置成 GPIO 输出模式,并且输出低电平,

(3)hal\_tk\_ctl\_init():针对 TK 进行配置函数,在电荷转移模式,针对 28Pin 引脚芯片需要在 PB4 外接 一个电容(),而针对 48Pin 引脚芯片需要在 PB8 外接一个电容。

下面介绍如何对这些函数进行修改,并为自己方案板使用:

- (1) led\_ctl\_init():
  - 1、配置 SEG 口:



2、配置 COM 口:



3、led 功能结构体初始化:



Sweep\_hold\_time:为每个 COM 扫描的时间,可根据实际情况修改。

Scan\_polling\_time:为第一轮第一个 COM 扫描至下一轮第一个 COM 扫描的时间,可根据实际情况修改。

Scan\_way:为扫描方式选择,建议选择 COM 扫描。

Led\_polarity:为扫描极性选择,根据硬件是共阴还是共阳对应选择即可。

Suppot\_num:为 COM 的个数。

Led\_com\_map:为 led 中 com 的 map 图,如上图配置为 0xFF,是因为芯片的 COM0-COM7 连接了数码管的 com 口。

Led\_seg\_map:为 seg 的 map 图。如上图配置为 0xFF,是因为芯片的 seg0-seg7 连接数码管 的 seg 口。

#### (2) tk\_no\_reuse\_pins\_init()





如上图方案板硬件中只有 KEY7 没有复用 SEG 口,且 KEY7 对应的 PA3,所以只需要将 PA3 配置为输出模式并输出低电平即可。如下述:



注意:如果所有的 TK 按键都被复用,可以不调用此函数,或者函数体不放置代码。

- (3) hal\_tk\_ctl\_init()直接应用调用即可(无需自己编写, SDK 中 Hal 里面已经带有改函数);
- (4) 修改 ts32fx\_tk\_cfg.h 文件中阈值:
  - 1、修改 TK\_LED\_BOTH\_HW\_AUTO\_SCAN 宏定义为 1,表示 TK 和 LED 同时使用内部硬件 驱动。

2、 配置 TK 使能的 map 图及个数:

29 #define TK BIT ENABLE 0x0017f 30 #define TK\_ENABLE\_NUM -8 31

TK\_BIT\_ENABLE 为 tk 使能的按键,上图 0x0017f 为对应 bit0、bit1、bit2、bit3、bit4、 bit5、bit6、bit8 为置 1,使能的按键即为 TK0、TK1、TK2、TK3、TK4、TK5、TK6、TK8 共 8 个按键,TK\_ENABLE\_NUM 为 8

3、调节软硬件阈值

一般情况下,硬件阈值取软件阈值的3/4即可,用户也可以根据自己需要的灵敏度进行调整。



二、分析 TK\_ONLY 这个 Demo 中的 TK 和 LED 的初始化如下:

void tk\_init(void) { hal\_tk\_gpio\_init(); //tk引脚初始化函数,用户无需修改 hal\_tk\_ctl\_init(); //tk控制初始化函数,用户无需修改 buz\_pwm\_init();

}

当只有 TK 为硬件驱动时,用户初始化 TK 相对较简单,只需直接调用 hal\_tk\_gpio\_init()和 hal\_tk\_ctl\_init()这两个函数即可,且用户无需修改这两个函数。只需要修改

ts32fx\_tk\_cfg.h 文件中一些参数即可,如下述:

1、修改 TK\_LED\_BOTH\_HW\_AUTO\_SCAN 宏定义为 0,表示只有 TK 为内部硬件驱动,LED 不使用内部硬件驱动。

2、 配置 TK 使能的 map 图及个数:



TK\_BIT\_ENABLE 为tk 使能的按键,上图 0x0017f 为对应 bit0、bit1、bit2、bit3、bit4、 bit5、bit6、bit8 为置 1,使能的按键即为 TK0、TK1、TK2、TK3、TK4、TK5、TK6、TK8 共 8 个按键, TK\_ENABLE\_NUM 为 8

3、调节软硬件阈值

一般情况下,硬件阈值取软件阈值的3/4即可,用户也可以根据自己需要的灵敏度进行调整。

55 B 56 57	∃/*   * TK Offset Setting   */				
$559 \\ 601 \\ 622 \\ 634 \\ 655 \\ 666 \\ 667 \\ 701 \\ 723 \\ 774 \\ 775 \\ 777 \\ 78$	<pre>#define TK_PA11_OFFSET_HW #define TK_PA9_OFFSET_HW #define TK_PA9_OFFSET_HW #define TK_PA9_OFFSET_HW #define TK_PA6_OFFSET_HW #define TK_PA6_OFFSET_HW #define TK_PA3_OFFSET_HW #define TK_PA3_OFFSET_HW #define TK_PA1_OFFSET_HW #define TK_PA1_OFFSET_HW #define TK_PA0_OFFSET_HW #define TK_PB6_OFFSET_HW #define TK_PB5_OFFSET_HW #define TK_PB5_OFFSET_HW #define TK_PB5_OFFSET_HW #define TK_PB5_OFFSET_HW #define TK_PB3_OFFSET_HW #define TK_PB1_OFFSET_HW #define TK_PB1_</pre>	18 15 14 17 15 16 10 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10	//TK0 //TK1 //TK2 //TK3 //TK6 //TK6 //TK7 //TK7 //TK10 //TK11 //TK12 //TK14 //TK14 //TK15 //TK16 //TK17 //TK18 //TK19	-	━━ 硬件阈值
79 80 81 82 83 83 85 85 86 87	#define TK_PA11_OFFSET_SW #define TK_PA10_OFFSET_SW #define TK_PA9_OFFSET_SW #define TK_PA9_OFFSET_SW #define TK_PA7_OFFSET_SW #define TK_PA6_OFFSET_SW #define TK_PA6_OFFSET_SW	28 27 20 18 25 18 24	//TK0 //TK1 //TK2 //TK3 //TK4 //TK6	-	一 软件阈值
88 90 91 92 93 94 95 95 97 98 99 100	#define TK_PA4_OFFSET_SW #define TK_PA3_OFFSET_SW #define TK_PA3_OFFSET_SW #define TK_PA1_OFFSET_SW #define TK_PA1_OFFSET_SW #define TK_PB5_OFFSET_SW #define TK_PB6_OFFSET_SW #define TK_PB5_OFFSET_SW #define TK_PB3_OFFSET_SW #define TK_PB3_OFFSET_SW #define TK_PB1_OFFSET_SW #define TK_PB1_OFFSET_SW #define TK_PB1_OFFSET_SW	10 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10	//1K7 //TK8 //TK9 //TK10 //TK11 //TK12 //TK13 //TK14 //TK16 //TK16 //TK17		软件阈值必须大于硬件阈值,硬件阈值为 TK触发的阈值,而通过软件方式是否符合 软件阈值进而判断是 否触发。

#### 2.15 芯片配置定义

在 SDK 中有使用哪种封装芯片的宏定义: USE\_CHIP\_16\_PIN, USE\_CHIP\_20\_PIN, USE\_CHIP\_24\_PIN, USE\_CHIP\_48\_PIN, 只能使能其中一个,主要是控制 io remap 以及宏\_\_CHIP\_PB\_NO\_REMAP (adk 驱动 h 文 件用到),用户根据自己的实际芯片配置。

#### 2.16 不使用 Boot 的方法:

将 Sdk 开发包里··· \ Project\KEIL-ARM \目录下会有一个 makecode.ini 文件需要先配置: UART\_BOOT\_EN=0,并且还需要设置: UART\_BOOT\_PIN\_SEL=FF,这样才能在关闭掉 UART\_BOOT 功能同时也让 PIN 脚不失效,根据这两个步骤设置后,用户可以不烧录 boot 文件。

#### 2.17 关于 ADC 的精度问题

对于量产的芯片,如果 ts32fx\_system.c 中的 USE\_ADC\_NON\_MASS\_PRODUCT 宏定义配置为 1 时,会关闭芯片自动校准功能,只能保证 8bit 的精度;如果将此宏定义配置为 0 时,这样程序不会关闭芯 片自动校准功能,精度会比将该宏定义配置为 1 时高。

对于非量产芯片,ts32fx\_system.c中的USE\_ADC\_NON\_MASS\_PRODUCT的宏定义需配置为1。

#### 2.18 关于修改 app\_eflash.hex 和 app\_eflash.bin 的文件名

为了方便客户修改生成的目标文件名,将在新的 SDK (V1.01-20190712) 及之后版本中增加此功能, 用户可通过修改…\ Project\KEIL-ARM \ 目录下的 make.bat 文件中的 set Target\_Name=XXX, XXX 为新

22

的文件名,以达到生成最终烧录的文件名。

#### 2.19 关于 PC6 被用作普通 IO 及其他功能时的注意事项

当需要将 PC6 作为普通 IO 或其他功能脚时,若在上电时对 PC6 没控制好,会导致芯片误入超级模式,从而导致芯片无法正常运行。

先来分析一下,两种情况会进入超级模式:

(1) 当配置 makecode.ini 中的信息如下配置时:

SYS\_SWD\_EN=0 ----->意思是: 关闭 SWD

SYS SWD IO PU EN=1 ----->意思是: PC6 芯片内部上拉

当外部给予该引脚(PC6)的电压为低电平的时候,且此时 PA3 和 PC7 为高时,就会进入超级模式。

(2) 当配置 makecode.ini 中的信息如下配置时:

SYS\_SWD\_EN=0 ----->意思是: 关闭 SWD

SYS SWD\_IO PU EN=0 ----->意思是: PC6 芯片内部下拉

当外部给予该引脚(PC6)的电压为高电平的时候,且此时 PA3 和 PC7 为高时,就会进入超级模式。

由上述所知,特别是当 PA3 和 PC7 为悬空时,高阻态即为电平不确定时,客户就会出现有时候芯片时而正常运行,时而不正常运行的情况,为防止进入超级模式的情况,需注意如下:

- a) 当外面电路给予电压为高时, 配置 makecode.ini 中 SYS SWD IO PU EN=1;
- b)当外面电路给予电压为低时, 配置 makecode.ini 中 SYS SWD IO PU EN=0;
- c) 当外面不给予电压时, makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN=0 或 1 都可以, 但前提不要影响外部 电路工作。

下面通过几个常用例子进行分析:

- (1) PC6 引脚必须确保外面电路的电平是固定的,尽可能不要接 ADC 电路,因为 ADC 有可能处 在于无法固定的电平,所以 PC6 最好不要接外部 ADC 电路,若一定要接 ADC 必须保证芯片 上电一瞬间,PA3 和 PC7 至少有一个需外部给予低电平。
- (2) PC6 直推压电式无源蜂鸣器的情况:



分析:如果 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置成下拉,蜂鸣器上电会处于导通状态,所以应该把 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配成上拉。

(3) PC6 另外一种推压电式无源蜂鸣器的情况:



分析: PC6 外面经过上拉电阻 R1, 即系统上电, 外面给予 PC6 电平为高, 如果 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为下拉的情况下, 且 PA3、PC7 都为高电平, 就会进入超级 模式, 而且当配置为下拉, 蜂鸣器也会响, 所以为了避免这种情况, 必须将 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为上拉。

(4) PC6 三极管(NPN) 推蜂鸣器的情况:



分析: PC6 外面经过 R2 和 R1 连接到地,所以为低电平,因此 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为上拉的情况下,且 PA3、PC7 都为高电平,就会进入超级模式, 所以为了避免这种情况,必须将 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为下拉。

(5) PC6 三极管(PNP) 推蜂鸣器的情况:



分析: PC6 外面经过 R2 和 R1 连接到 VCC,所以为高电平,因此 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为下拉的情况下,且 PA3、PC7 都为高电平,就会进入超级模式,

所以为了避免这种情况,必须将 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为上拉。

(6) PC6用作串口发送引脚的情况:

分析:作为串口输出脚的时候,最好将 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为上拉。

(7) PC6 直推继电器的情况:



分析:作为直推继电器的情况,最好将 makecode.ini 中 SYS\_SWD\_IO\_PU\_EN 配置为上拉。 注意: PC6、PC7 直推继电器的时候请不要加限流电阻。